ソルダーペースト有鉛

SE58-M956-2 (Sn 37Pb) Type 4

有鉛はんだ合金ソルダーペースト（高濡れ・低ボイド）

有鉛合金
高濡れ

高精度に分級された球形はんだ粉末を使用

- 作業性、はんだ付け性、残渣信頼性に優れる
- 高密度表面実装に対応

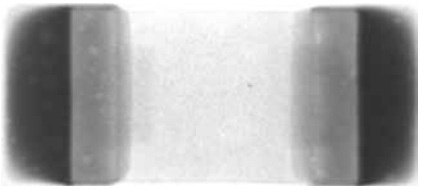
SS58-M955LV (Sn 36Pb 2Ag) Type 4

有鉛はんだ合金ソルダーペースト（チップ立ち抑制・Ag入り）

有鉛合金
低ボイド

超低ボイドタイプ

- 融点 179 - 190°C
- 超低ボイドタイプ。BGA、PwTr などあらゆる部品でボイドを抑制
- 低速から高速 (20 – 60mm/sec.) 印刷に幅広く対応



SSA58-M955 (Sn 36.8Pb 0.4Ag 0.2Sb) Type 4

有鉛はんだ合金ソルダーペースト（チップ立ち抑制・Ag/Sb入り）

有鉛合金
チップ立ち抑制

アンチモン添加でチップ立ちを効果的に抑制

- 融点 179 – 190°C、アンチモンの添加で表面張力を減少させ、チップ立ちを抑制
- 版上ライフが長くタック時間も長いため、幅広いプロセスウィンドウを確保
- フラックス残渣が少なく、きれいな仕上がり